

董彦辉 天津55信箱信息产业部电子第四十六研究所 300192

李光平 信息产业部电子第四十六研究所 300192

郑庆瑜 天津信息产业部电子46研究所 天津55信箱 300192

摘要：本文结合X荧光光谱讨论半导体材料镍欧姆接触电极的溅射工艺，形成的工艺流程短、效率高，方便获得更好的欧姆接触。

关键词：X荧光光谱, 镍电极, 溅射工艺

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

## Application of X-ray fluorescence spectra in the sputtering process research

300192

300192

300192

Abstract: This article discusses the semiconductor ohmic contact material nickel electrode sputtering process by the use of X fluorescence spectrometry, the process to form a short, high efficiency, easy access to a better ohmic contact.

Key words: X-ray fluorescence spectrometry, Nickel, Sputtering process

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]